

TAF シリーズの主な用途

(引合用途例)

TAF TR (耐熱硬質アルマイト)

電子基板の絶縁層の下地

⇒ 絶縁破壊電圧・放熱性の向上

シリンダー、ピストンやローラー等の摺動部品

⇒ 耐摩耗性の向上

半導体装置向け部品

⇒ クラックによるパーティクルの発生防止

TAF TR BK (耐熱硬質黒アルマイト)

カメラ等の光学精密部品、測定器部品、センサー部品

⇒ 高温下での黒色維持、低反射率、迷光防止、寸法精度維持

照明器具、ヒートシンク

⇒ 放熱性と耐熱性の向上

TAF AD (接着下地アルマイト)

塗装やコーティングの下地

⇒ 塗膜密着性の向上

アルミ部品同士、又はアルミと樹脂の接着下地

⇒ 接着強度の向上

